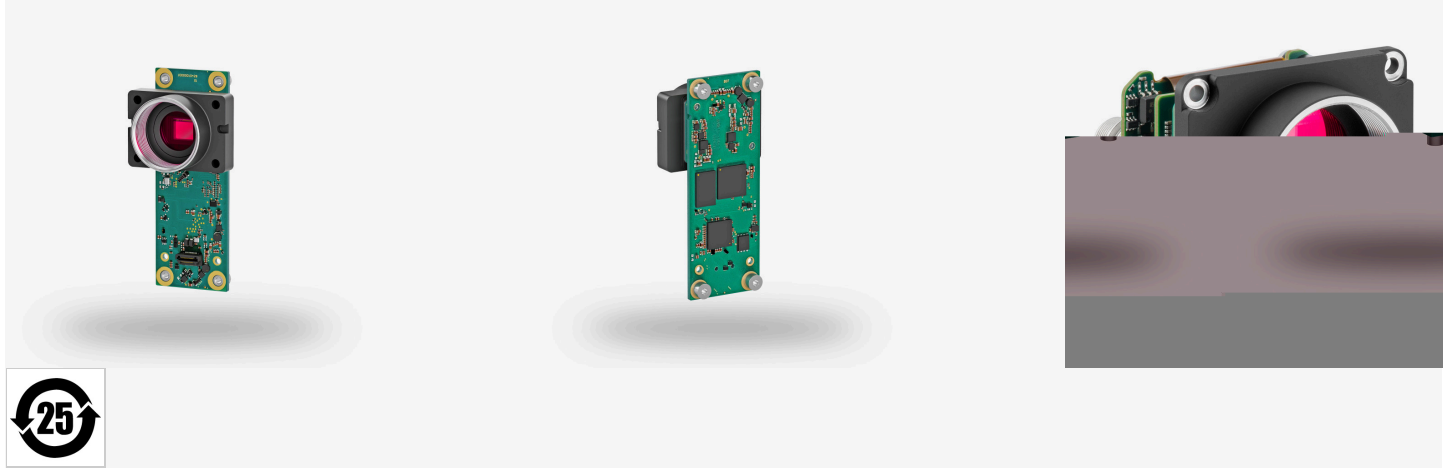


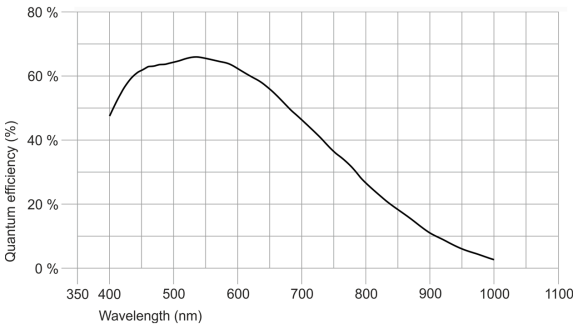
■ 양산 단계
이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다.



사양

센서

센서 타입	CMOS 모노
셔터	Global Shutter
센서 특성	선형의
픽셀 등급	5 MP
해상도	5.07 Mpix
해상도 (h x v)	2464 x 2056 픽셀
종횡비	5:4
ADC	12 bit
색 심도(카메라)	12 bit
광학 센서 등급	2/3"
광학 영역	8.473 mm x 7.086 mm
광학 센서 대각선	11.05 mm 2/3"
픽셀 크기	3.45 μm
CRA (주광선 각도)	0 °
제조사	Sony
센서 모델	IMX250MZR-C
게인(마스터/RGB)	25.4x/-
AOI 수평	동일한 프레임 레이트
AOI 수직	프레임 레이트 증가
AOI 이미지 너비/단차 너비	128 / 16
AOI 이미지 높이/단차폭	2 / 2
AOI 위치 그리드(수평/수직)	2 / 2
수평 비닝	-
수직 비닝	-
비닝 방법	수평: 합산 / 수직: 합산
비닝 요소	-
수평 decimation (서브샘플링)	-
수직 decimation (서브샘플링)	-
decimation (서브샘플링) 방법	M/C 자동



모델

프레임 레이트 프리런 모드	72 fps
프레임 레이트 트리거(연속)	73 fps
프레임 레이트 트리거(최대)	73 fps
노출 시간(최소 - 최대)	0.02 ms - 2000 ms
전력 소비	1.6 W - 3.7 W
이미지 메모리	128 MB

주변 조건들

PCB 버전들의 경우, 각각의 문서 내의 별도 힌트들을 참조하십시오.

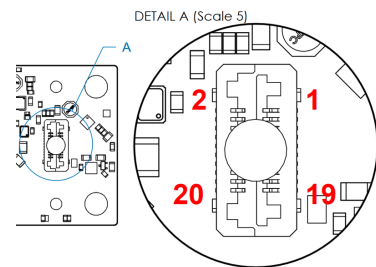
작동 중 허용되는 장치 온도	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
보관 중 허용되는 장치 온도	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
습도(상대, 비응축)	20 % - 80 %

커넥터들

인터페이스 커넥터	Samtec LSHM 20pol
I/O 커넥터	20-pin header (Samtec LSHM-110-L02.5-L-DV-A-N-K-TR)
전력 공급	USB 케이블

핀 할당 I/O 커넥터

1	입력 전원 공급 (VCC), 5V DC USB
2	연결하지 마십시오(추후 사용을 위해)
3	입력 전원 공급 (VCC), 5V DC USB
4	연결하지 마십시오(추후 사용을 위해)
5	USB 2 데이터 (-)
6	I2C SDA (signal data) 3.3 V
7	USB 2 데이터 (+)
8	I2C SCL (signal clock) 3.3 V
9	접지 (GND)
10	옵토커플러 없이 트리거 입력 3.3 V
11	USB 3 TX (-)
12	옵토커플러 없이 플래시 출력 3.3 V 8 mA
13	USB 3 TX (+)
14	범용 I/O (GPIO) 1, 3.3 V
15	접지 (GND)
16	범용 I/O (GPIO) 2, 3.3 V
17	USB 3 RX (-)
18	연결하지 마십시오(추후 사용을 위해)
19	USB 3 RX (+)
20	출력 전원 전압, 5 V (900 mA - 센서에 따른 카메라 전류)



디자인

렌즈 마운트	C-마운트
IP 코드	-
치수 H/W/L	84.0 mm x 40.0 mm x 29.7 mm
무게	50 g
하우징 자재	-

Features

카메라 내 이미지 사전 처리 기능 목록입니다.

표의 모든 기능은 호스트 컴퓨터에서 이미지 전처리를 위한 IDS peak 소프트웨어를 통해 사용할 수 있습니다(센서 모델에 따라 다름).

U3-3081ACP-P-GL Rev.1.2 (AB11461)

이미지 획득	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	✓
	Denoiser	✓
	Long exposure	-
	Line scan	-
깜박임	Flashing	✓
	PWM flashing	✓
이미지 조정	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y
온보드 이미지 처리	Pixel formats	
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	
	Binning (FPGA)	✓
기타	Chunks	✓
	Sequencer	-
	Events	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	2.20.